

Технический Паспорт Продукта

AG Copper

Паста на базе меди, проводящая тепло, предназначена для выполнения соединений процессор - радиатор с целью улучшения охлаждения. Теплопроводность ~ 3,1 Вт/(м.к).

Применение:

выполнение соединений процессор - радиатор,
не предназначен для алюминиевых радиаторов,
не проводит тока.

Физико-химические свойства:

Параметры	Ед. изм	Результат
Внешний вид	-	медная паста
Запах	-	без запаха
Температура плавления	°С	-50
Температура возгорания	°С	350
Плотность	г/см ³	2,9
Диапазон рабочей темп.	°С	-50 ~ 250

Упаковка:

Емкость	тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
1,5 мл	шприц	5	ART.AGT-060
14 мл	шприц	2	ART.AGT-061

Складирование:

Хранить в хорошо проветриваемом, сухом, прохладном месте. Емкости, если они не используются, хранить в герметично закрытой упаковке. Хранить вдали от прямого солнечного света.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения